

# DAC179X-2.1 DUAL PCM179X 基板

## 製作マニュアル

## &lt;注意&gt;

本キットをつかって生じた感電、火災等の一切のトラブルについては、当方は責任を負いませんのでご了承ください。また、基板、回路図、マニュアル等の著作権は放棄していませんので、その一部あるいは全体を無断で第3者に対して使用することはできません。

## 1. はじめに

本基板はTI社(BBブランド)の高性能DACであるPCM1792、PCM1795、PCM1796が使用可能な基板です。これらのDAC素子はそれぞれピンコンパチ、ファンクションコンパチであり、ソフトウェア制御でPCM入力ならびにDSD入力が可能な特徴があります。それぞれのDAC素子は分解能ならびにダイナミックレンジの点で下記のような仕様をもっています。

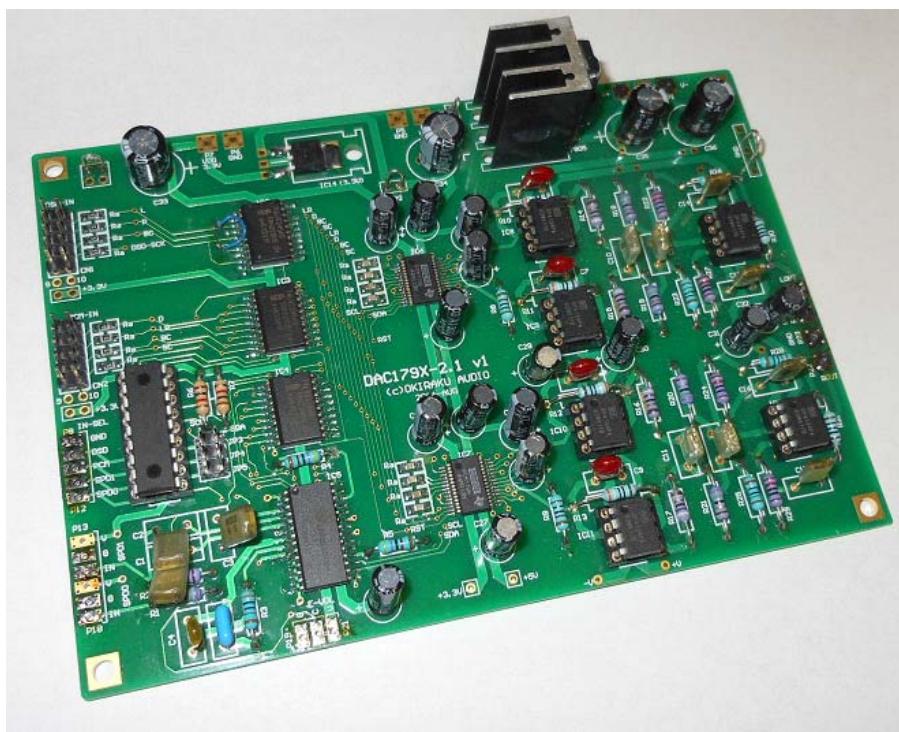
表 各DAC素子の仕様

品番	ビット数	Dレンジ
PCM1792	24	123dB
PCM1796	24	132dB
PCM1795	32	123dB

この基板ではこれらの素子をモノラルモードで使用し、パラ出力差動での構成となっています。以前にリリースしたDAC1794-3.5の姉妹版になりますが、ソフトウェア制御となっておりDSD入力ならびに電子ボリュームの使用も可能になっています(※電子ボリュームはPCM入力のみ)。

また、本基板ではDAC出力のIV変換(電流-電圧変換)と差動合成ならびにローパスフィルタを含めた含めた構成になっていますが、他の基板バリエーションとしてDAC出力のみ(電流出力)のSHORTバージョンの2種類もあります。

どちらもTI社の高機能DACを動作させる基板として適しているとおもいます。



完成例

## 2. 機能&仕様

表 主な仕様

使用可能 素子	TI 社 PCM1792(24Bit), PCM1795(32Bit), PCM1796(24Bit)
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モノラルモードで2個の素子を使用</li> <li>・入力 : SPDIF × 2、PCM × 1、DSD × 1</li> <li>・動作周波数 PCM, SPDIF:32kHz～192kHz DSD:64fs, 128fs</li> <li>・PCM 入力フォーマット (右詰、左詰、I2S)。</li> <li>・電子ボリューム機能有 (SPDIF, PCM 入力時)</li> </ul>
必要電圧	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アナログ部電圧(正負12～15V)、DAC部アナログ電源(正5V)、</li> <li>・ディジタル部電源(3.3V)の3系統の独立給電が可能。</li> <li>・アナログ部電圧(正負12～15V)のみの単一給電でも動作可。</li> </ul>
必要電流	アナログ部電源ですべて共有した場合で正負とも約100mA以上。
基板	F R 4、寸法、5700×4000mil(144.8×101.6mm)、70μm 銅箔厚

## 3. 基板端子、コネクタ、ジャンパ機能

### 3-1. 基板端子

表 端子機能

No	機能	説明	
P1	V-	アナログ部負電源 -12～-15V	電源入力端子
P2	GND	電源 GND	
P3	V+	アナログ部正電源 +12～+15V	
P4	Vcc	DAC アナログ部電源 +5V	
P5	GND	電源 GND	
P6	GND	電源 GND	
P7	VDD(3.3V)	ディジタル部 +3.3V	
P8	V	VDD(3.3V)	SPDIF CH. 1 同軸入力
P9	G	GND	
P10	IN	SPDIFO CH. 1 入力	
P11	V	VDD(3.3V)	
P12	G	GND	SPDIF CH. 0 同軸入力
P13	IN	SPDIFO CH. 1 入力	
P14	GND	コモン(GND)	
P15	DSD	DSD 選択	入力選択 選択したい入力を GND へ接続。
P16	PCM	PCM 選択	
P17	SPDI1	SPDIF CH. 1 選択	
P18	SPDO	SPDIF CH. 0 選択	
P19	G	GND	電子ボリューム接続 ・1～20kΩ(B)のVRを接続。 ・未使用時はP20-P21を接続。
P20	C	VR-CENTER	
P21	V	VDD	
P22	ROUT	右チャンネル出力	アナログ出力
P21	GND	信号 GND	
P22	GND	信号 GND	
P23	LOUT	左チャンネル出力	

### 3-2. コネクタ

#### (1) CN1

CN1はDSD入力端子になります。ロジックレベルは基本は3.3Vですが、一旦74LVC245でバッファリングしているため5V入力も可能です。

表 CN1 端子機能 (DSD入力)

PIN	機能	説明	PIN	機能	説明
1	L-DATA	左チャンネルデータ	2	GND	GND:信号リターン
3	R-DATA	右チャンネルデータ	4	GND	GND:信号リターン
5	BCK	ビットクロック	6	GND	GND:信号リターン
7	N.C.		8	GND	GND:信号リターン
9	V(*1)	外部電源受供給端子	10	V(*1)	外部電源受供給端子

(\*1)Pin9, 10はシルク"3.3V"と接続することにより基板内部の3.3V電源と接続されます。

#### (1) CN2

CN1はPCM入力端子になります。ロジックレベルは基本は3.3Vですが、一旦74LVC245でバッファリングしているため5V入力も可能です。

表 CN2 端子機能 (PCM入力)

PIN	機能	説明	PIN	機能	説明
1	DATA	データ入力	2	GND	GND:信号リターン
3	WCK	ワードクロック	4	GND	GND:信号リターン
5	BCK	ビットクロック	6	GND	GND:信号リターン
7	SCK	システムクロック	8	GND	GND:信号リターン
9	V(*1)	外部電源受供給端子	10	V(*1)	外部電源受供給端子

(\*1)Pin9, 10はシルク"3.3V"と接続することにより基板内部の3.3V電源と接続されます。

### 3-3. ジャンパー機能

#### (1) JP1

JP1はアナログ部電源から電圧レギュレータ(IC15)で生成された5V電源をDACのアナログ部に供給します。この場合、5V電源は基板内部で生成されますので基板端子P4から5V電源の供給は必要ありません。

#### (2) JP2

JP2はDACアナログ部電源(5V)から3.3V電圧レギュレータ(IC14)へ供給します。この場合、3.3V電源は基板内部で生成されますので基板端子P7から3.3V電源の供給は必要ありません。

※JP1, JP2の設定方法については、別途"5-1. 電源の接続"のところで説明します。

#### (3) JP3, 4

JP3, 4はPCM入力時のフォーマットを規定します。下表を参照してください。

表 JP3, 4 の設定

JP4	JP3	PCM FORMAT
H	H	I2S, Philips format
H	L	Left Justified(左詰め)
L	H	Right Justified 16Bit
L	L	Right Justified 24Bit

H:OPEN, L:SHORT

(4) JP5

JP5 は SPDIF, PCM 入力時のデジタルフィルタの特性を規定します。下表を参照してください。

表 JP3, 4 の設定

JP5	PCM FORMAT
H	SHARP ROLL OFF
L	SLOW ROLL OFF

H:OPEN, L:SHORT

4. 部品表

次表に部品表例を示します。

表 部品表 (例)

品名	番号	規格	仕様	個数	
抵抗	R1, 2	炭素被膜(1/4W)	75Ω	2	
	R3	金属被膜(1/4W)	3kΩ	1	PLL 用
	R4, 5	炭素被膜(1/4W)	47kΩ	2	
	R6, 7	炭素被膜(1/4W)	1kΩ	2	
	R8, 9	金属被膜(1/4W)	10kΩ	2	
	R10-13	金属被膜(1/4W)	390Ω	4	IV 抵抗
	R14-17	金属被膜(1/4W)	100Ω	4	
	R18-21	金属被膜(1/4W)	75Ω	4	
	R22-29	金属被膜(1/4W)	150Ω	8	
	R30-31	金属被膜(1/4W)	100Ω	2	
コンデンサ	Ra	チップ 抵抗	51Ω	16	2012 サイズ(ダブルソング 抵抗)
	C1-3	フィルムコンデンサ	0.01uF	3	
	C4	フィルムコンデンサ	1000pF	1	
	C5	フィルムコンデンサ	0.022uF	1	
	C6-9	フィルムコンデンサ	1000pF	4	
	C10, 11	フィルムコンデンサ	0.022uF	2	
	C12, 13	フィルムコンデンサ	0.027uF	2	
	C14-17	フィルムコンデンサ	8200pF	4	
	C18-28	電解コンデンサ	47uF/16V	11	
	C29-32	電解コンデンサ	47uF/25V	4	
	C33, 34	電解コンデンサ	470uF/16V	2	
	C35, 36	電解コンデンサ	220uF/25	2	
	Cp	チップ コンデンサ	0.1uF	30	2012 サイズ
IC	IC1	CPU	PIC16F819	1	DIP18 (プログラム済み)
	IC2-4	ロジック	74LVC245	3	SO-20
	IC5	DAI	CS8416-CSZ	1	SO-28
	IC6-7	DAC	PCM179X	2	PCM1792, PCM1795, PCM1796
	IC8-13	シングルオペアンプ	OPA134 など	6	
	IC14	3.3V 電圧レギュレータ	48033 など	1	78N と同じピン配置
	IC15	5V 電圧レギュレータ	7805	1	

※ハッチング部は基板キットに主要部品として添付。

※IC6, 7 (DAC) はオプション扱いです。

## 5. 接続方法

### 5-1. 電源の接続

電源の接続は独立給電、共通給電等を選択できますので、下記を参照にして接続してください。

(1) アナログ部電源、DAC アナログ部、ディジタル部をすべて独立給電とする場合。

それぞれの素子の性能を最も引き出すことができる方法ですが、もっとも必要とする電源数が多くなります。この場合 IC14, 15 は実装しません。また JP1, 2 も接続しません。

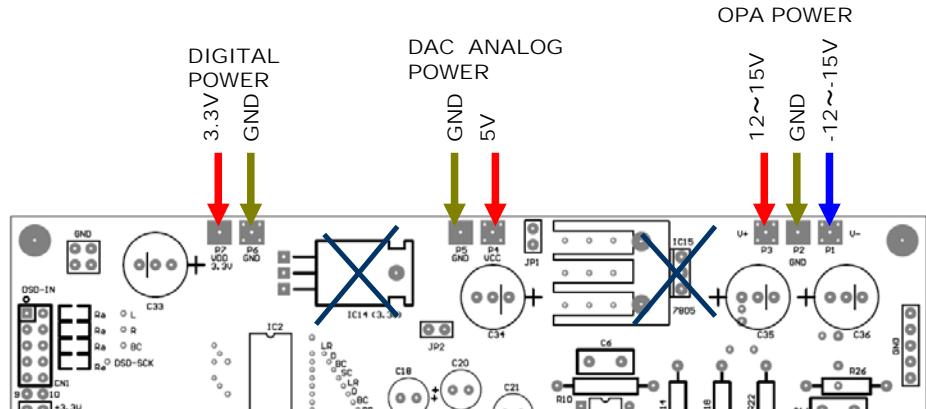


図 アナログ部電源、DAC アナログ部、ディジタル部をすべて独立給電とする場合

(2) アナログ部電源、DAC アナログ部電源の 2 系統とする場合。

この場合、IC15 は実装不要ですが、IC14 は実装必要です。また JP2 は接続し、JP1 は接続しません。

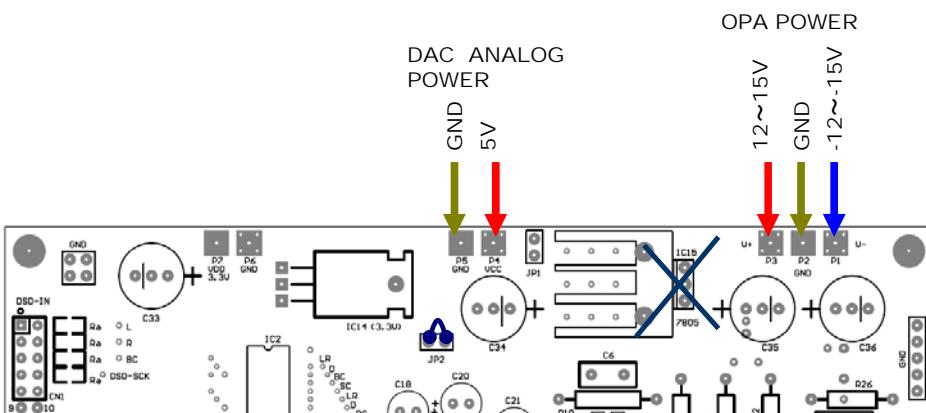


図 アナログ部電源、DAC アナログ部電源の 2 系統とする場合

(2) アナログ部電源のみの 1 系統とする場合。

もっともシンプルな電源給電方法です。この方法でも十分な性能が得られるとおもいます。  
この場合、IC14, 15 は実装します。また JP1, JP2 も接続します。

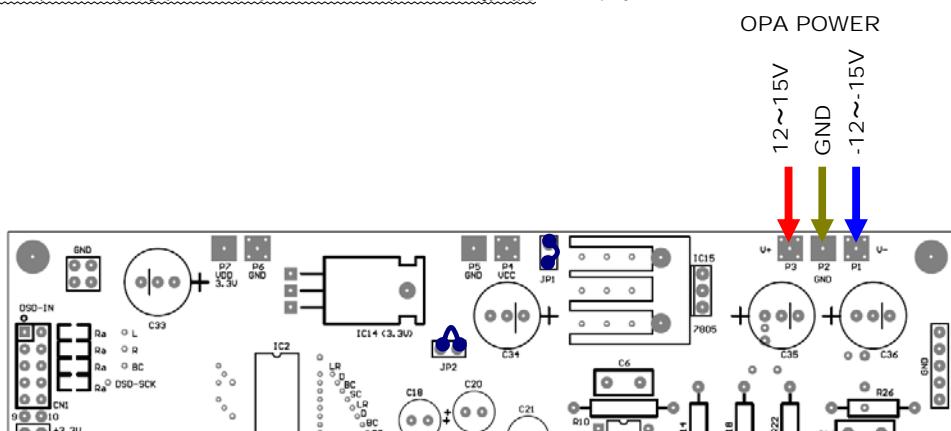


図 アナログ部電源のみの 1 系統とする場合

## 5-2. 入出力接続

CN1、CN2 は 10P のフラットケーブルで接続します。その他は下図を参照して接続してください。

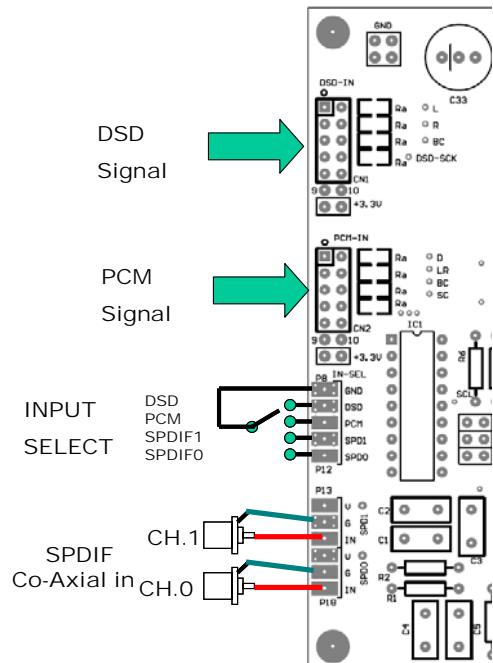


図 入力部の接続

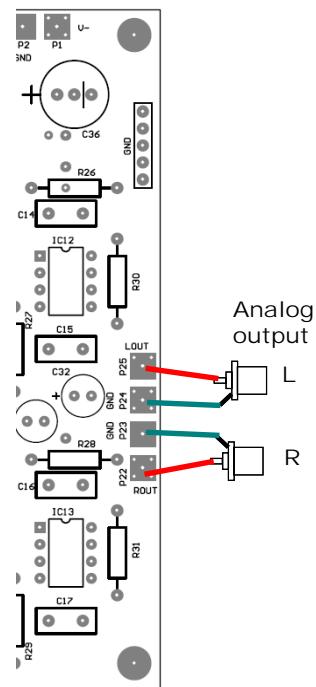


図 出力部の接続

## 5-3. 電子ボリュームの接続

電子ボリューム機能を使用する場合は下図のように  $1 \sim 20\text{k}\Omega$  (B) の可変抵抗を接続します（必ず B カーブのものを使用してください）。電子ボリュームの機能を使用しない場合は P20-P21 を接続して、出力最大固定となるようにして使用します。

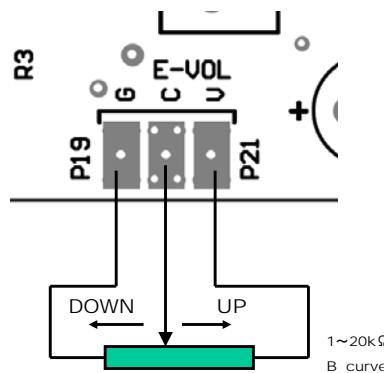
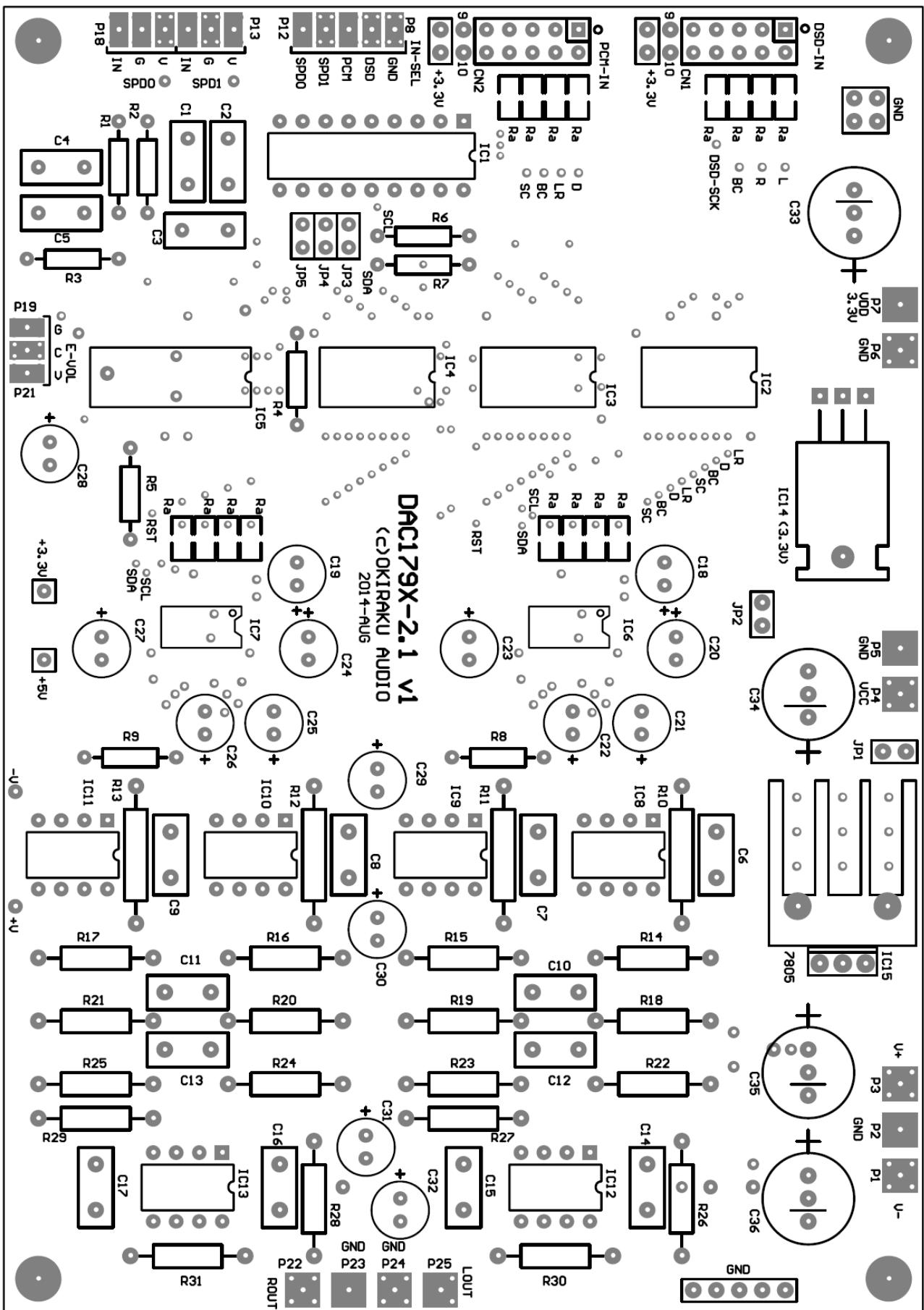


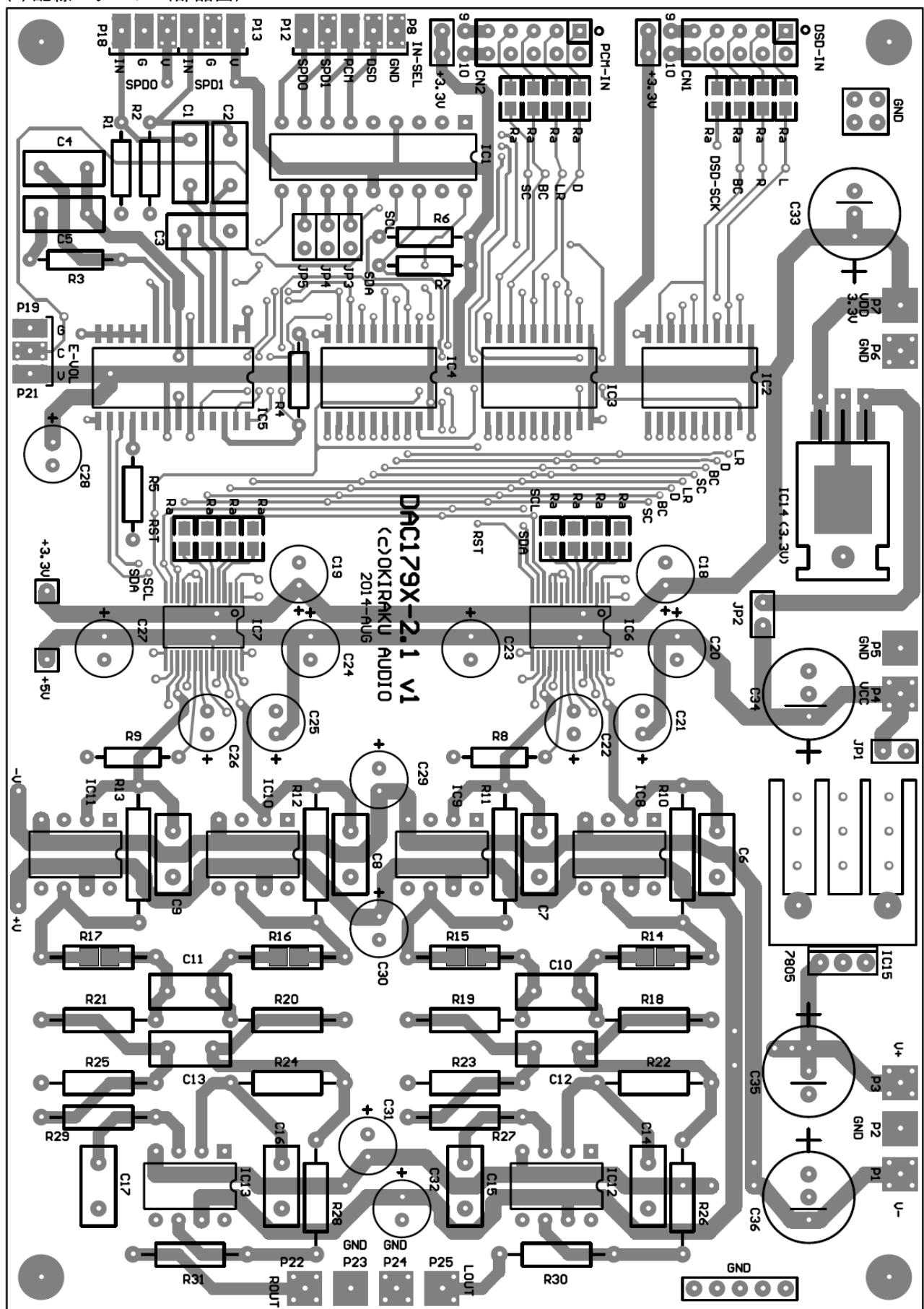
図 電子ボリュームの接続

## 7. 基板パターン

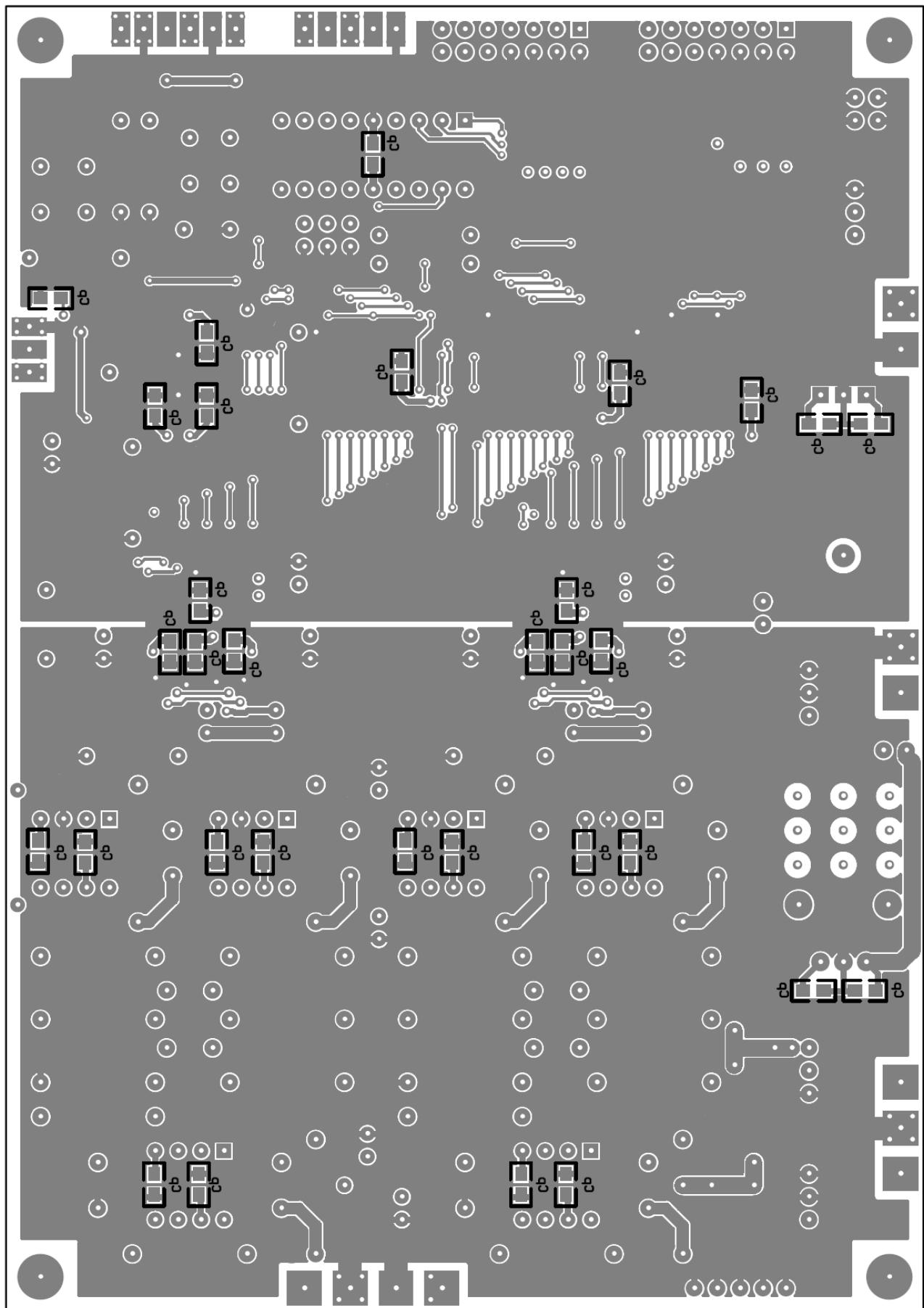
### (1) シルク面（部品面）



(2) 配線パターン (部品面)



(3) 配線パターン（半田面：部品面より透視）



8. 回路図  
(最終ページに添付)。

9. 編集履歴  
R1 2014. 9. 28

